

‘23년 3분기 실적발표



2023. 11

Great People Great Technology

Disclaimer

본 자료의 '23년 3분기 재무 정보는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 실적에 대한 추정치이며, 외부감사인의 회계 검토가 완료되지 않은 상태에서 투자자의 편의를 위해 작성된 자료이므로, 내용 중 일부는 회계 검토 과정에서 달라질 수 있습니다.

또한 자료는 미래에 대한 예상, 전망, 계획, 기대 등의 '예측정보'를 포함하고 있으며 이러한 '예측정보'에 내재된 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래 실적은 외부 여건들의 변화와 회사 전략 방향에 따라 중대한 차이가 있을 수 있음을 양지하시기 바랍니다.

본 자료는 어떠한 경우에도 투자자의 투자결과에 대한 법적 책임 소재의 입증자료로 사용될 수 없습니다.



01

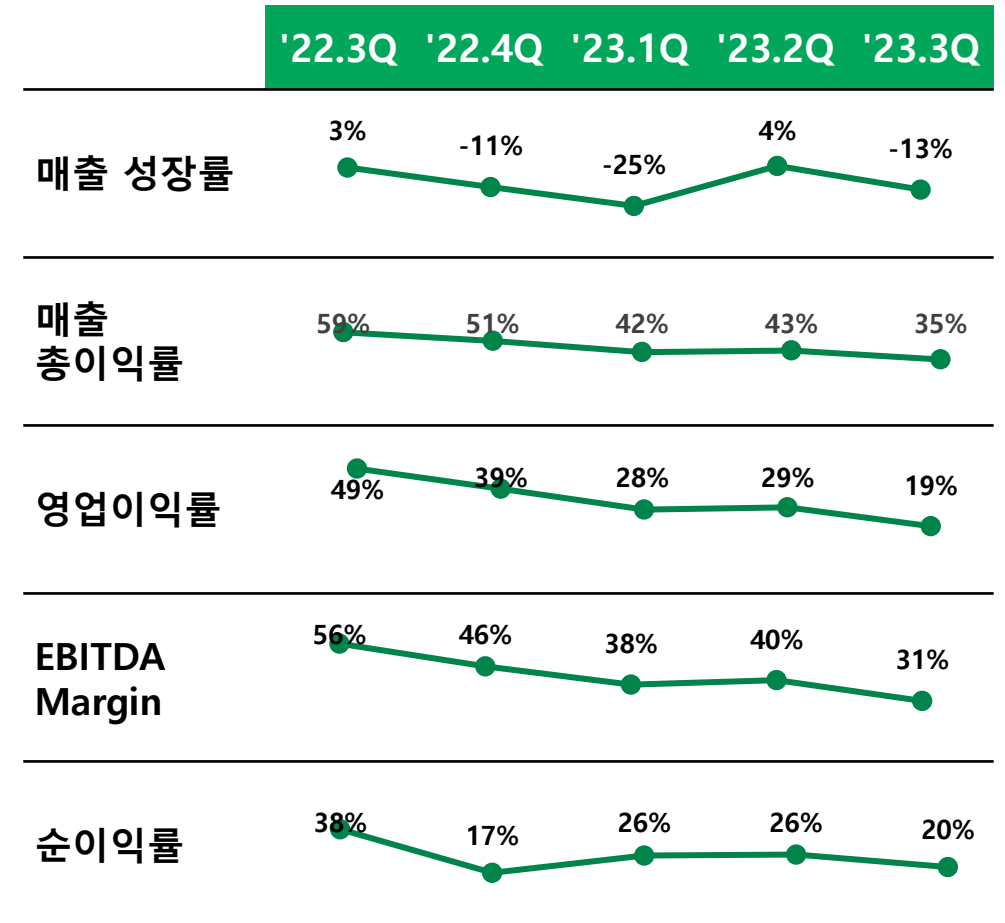
'23년 3분기 경영성과·향후전망

'23.3Q 실적 요약

매출 : 2,678억원(-13% QoQ, -40% YoY), 영업이익 : 503억원(-44% QoQ, -77% YoY)

주요 원인 : 글로벌 전방수요 부진에 따른 ASP 지속 하락 및 8월 CAPA 증설(1.1만장) 효과 반영

단위: 억원	'23.3Q	'23.2Q	QoQ	'22.3Q	YoY
매출액	2,678	3,088	-13%	4,474	-40%
DB글로벌칩	529	416	+27%	-	-
매출총이익	928	1,312	-29%	2,631	-65%
Margin	35%	43%	-8%pt	59%	-24%pt
영업이익	503	899	-44%	2,204	-77%
Margin	19%	29%	-10%pt	49%	-30%pt
EBITDA	841	1,226	-32%	2,505	-65%
Margin	31%	40%	-9%pt	56%	-25%pt
당기순이익	525	803	-35%	1,708	-69%
Margin	20%	26%	-6%pt	37%	-17%pt

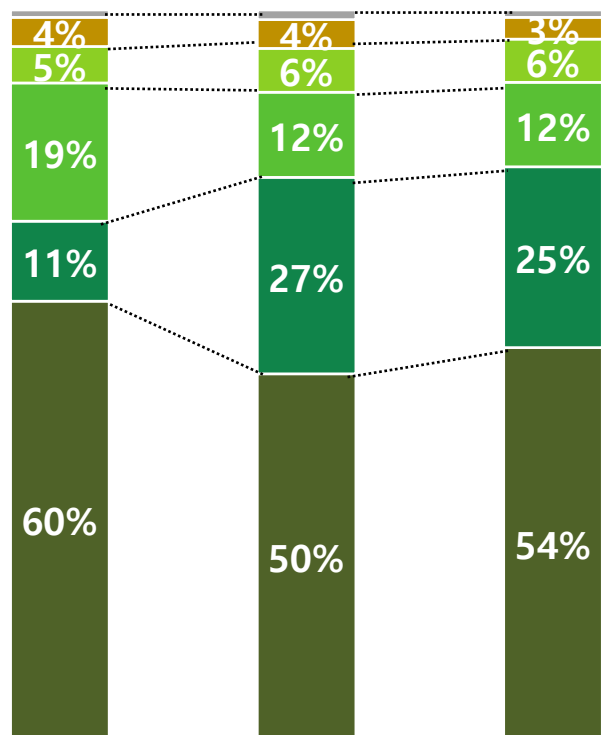


※ DB글로벌칩 5월 물적분할, '23.2Q 2개월(5,6월) 실적 반영, '23.3Q는 분기실적 반영

'23.3Q 실적_매출분석

제품/고객/지역별 믹스는 전분기 기조 유지, 주력 제품인 BCD 제품 수요 회복
고객사 재고 조정 지속, 자동차·산업 분야 공급 shortage 해소에 따라 ASP 하락

<제품군별>



'22.3Q '23.2Q '23.3Q

■ BCD ■ DDI ■ MS ■ SJ MOSFET ■ CIS ■ 기타

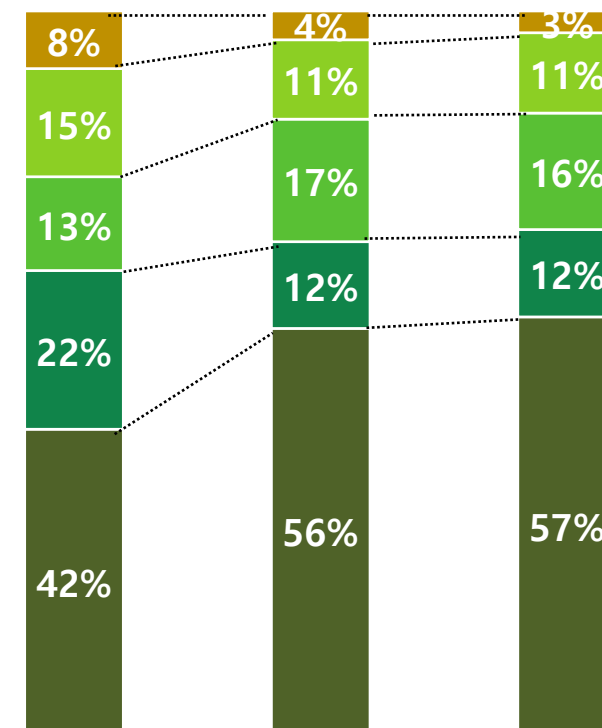
<응용분야별>



'22.3Q '23.2Q '23.3Q

■ Consumer ■ Communication ■ Industrial ■ Automotive ■ Computer ■ Medical

<지역별>



'22.3Q '23.2Q '23.3Q

■ CHN ■ US/EU ■ KOR ■ TWN ■ JPN

시장

- ① 8" Fab 가동률 50~60% 예상, 자동차·산업 분야 중심으로 수요 회복 전망
- ② 수요회복 지연, '24년 재고수준 감소 예상으로 시장회복 기대

당사

- ① '23년 4분기 실적, 전분기 수준 유지 전망
 - '23년 연간 영업이익율 20% 중반대 유지
- ② 기존 고객사 경쟁력 강화, 시장 회복기 대비 신규제품 개발 지속 확대
 - Design-In : '21년 628건, '22년 702건, '23년(~3Q) 564건
- ③ 신규고객 확대 추진
 - '21년 53개사, '22년 50개사, '23년(~3Q) 114건
- ④ 차세대 전략반도체 전략적 사업·개발 파트너십 확보 추진
 - Win-Win 협력 가능한 전력적 파트너 관계 구축으로 신사업 준비 박차

차세대 전략 반도체 육성하여 新성장 동력 확보



GaN ·SiC 개발 전담 조직 신설

글로벌사 전문가를 총괄 책임자로 조직 구성, 외부 자문도 추진



공동 기술개발 파트너 확보

자체 기술력, 국책과제, 공동개발 등 통해, Wafer 가공 공정과 Epi 솔루션 등,
핵심 기술력 확보 목표



전략적 사업 파트너 확보 목표

대형 글로벌 고객사 SiC/GaN사업 협력 논의, GaN사업 빠르게 가시화될 예정



장비 투자

'22년 SiC 핵심 장비 발주, '27년 양산 목표

'23년 GaN 핵심 장비 발주, '25년 內 양산 본격화 목표

※ GaN : 1) 차세대 전략 반도체는 Si 대비 고전압 고주파 고온에 강하고 전력 효율이 높음.

2) GaN의 경우, 기존 Si 공정과 90% 이상 공유 가능

이사회 구성의 독립성, 전문성, 다양화 강화로 지배구조 지속 개선 예정

ESG경영 등급



주주권익 보호

배당성향 10%, 중장기 배당 정책 결정('23.02)

구분		2021	2022
현금배당 총액(백만원)		19,562	56,504
주당 배당금(원)	보통주	450	1,300
	우선주	500	1,350
배당성향(%)		6.1%	10%

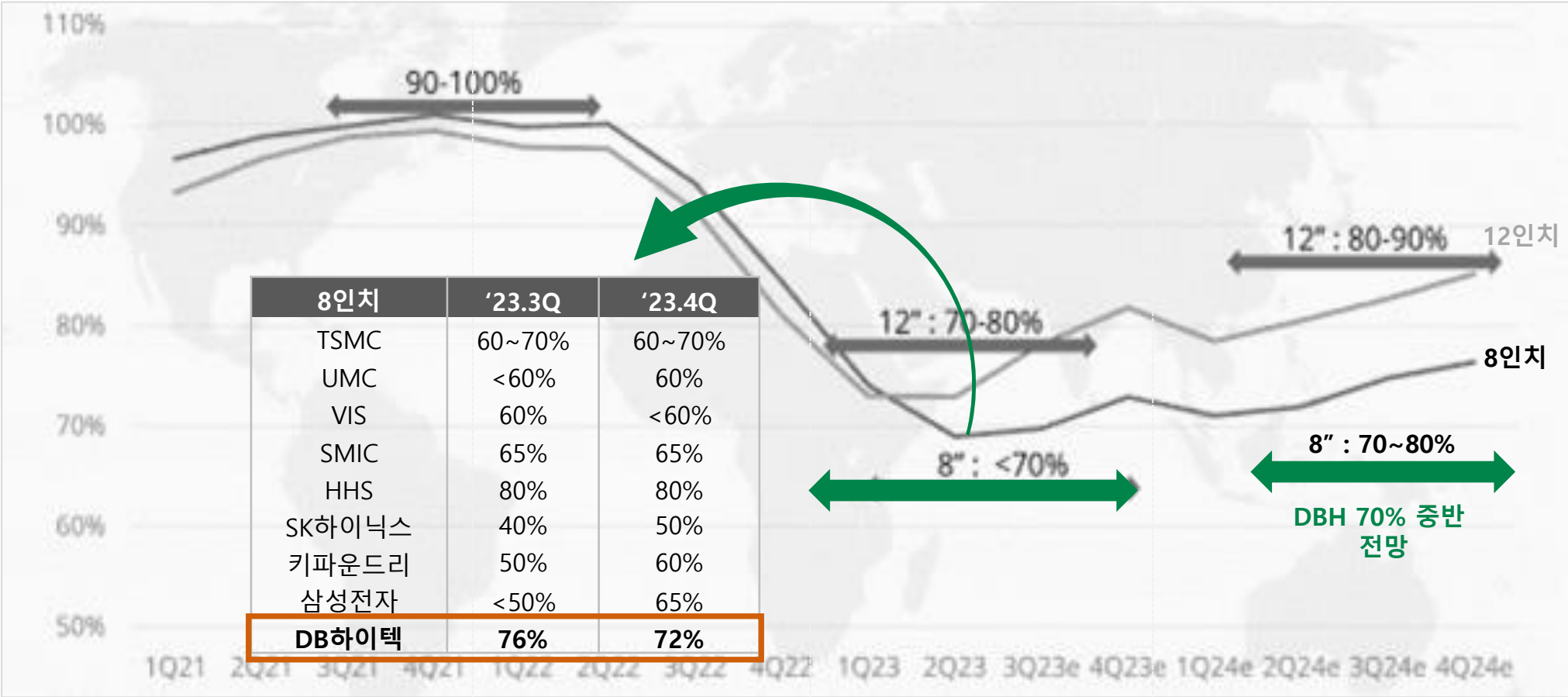
이사회 내 위원회 독립성 강화



이사회 구성 다양화 전문성 강화 진행('23.03)

참고1. '24년 업황 전망

파운드리 가동률 회복 지연, '24.3Q 반등 전망 ('24년 가동률 8" : IDC 70~80%, TrendForce 60~70%)



(Source : IDC, '23.10월)

참고2. '23.3Q 손익계산서

(단위 : 억원)	'22.3Q	비중	'23.2Q	비중	'23.3Q	비중
매출액	4,474	100%	3,088	100%	2,678	100%
매출원가	1,843	41%	1,776	57%	1,750	65%
매출총이익	2,631	59%	1,312	43%	928	35%
판관비	427	10%	413	13%	425	16%
(경상개발비)	195	4%	206	7%	199	7%
영업이익	2,204	49%	899	29%	503	19%
기타영업외수익/비용	118	3%	54	2%	70	2%
지분법손익	19	0.0%	(28)	(1%)	(0.9)	(0.0)
금융손익	(18)	(0.0%)	94	3%	63	2%
관계기업투자주식손상차손	-	-	-	-	-	-
법인세차감전이익	2,323	52%	1,019	33%	636	24%
법인세비용	615	14%	216	7%	111	4%
순이익	1,708	38%	803	26%	525	20%